

檔 號：

保存年限：

經濟部產業園區管理局臺北分局 函

地址：115601 臺北市南港區園區街3號2樓之1(1樓)

聯絡人：林采嫻

聯絡電話：(02)2655-0200 分機：8068

傳真：(02)2655-0199

電子郵件：thlin2@bip.gov.tw

受文者：經濟部大園產業園區服務中心

發文日期：中華民國115年4月28日

發文字號：經園北投字第1150002785號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：轉知2026台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展訊息，請踴躍報名參展，展示研發成果並共同促進專利商品化與技術交易，請查照。

說明：

- 一、依據經濟部產業園區管理局115年4月27日經園投輔字第1150009202號函轉經濟部智慧財產局115年4月24日智專行字第11530002133號函辦理。
- 二、本展去（114）年共有來自19國442家廠商參展、使用逾1,100個攤位，展出國內外超過千項發明專利與創新技術，發明人及廠商共襄盛舉，展現充沛研發能量，3天展期共吸引國內外超過5萬人次之買主與學研機構進場洽商及參觀學習。
- 三、2026台灣創新技術博覽會將於本（115）年9月17日至19日於台北世貿一館盛大展出，預計邀請20個以上國家、600家以上國內外發明人及廠商參展，其中發明競賽展區邀請最近5年內（110年7月1日至115年6月15日）取得專利或申請中的專利作品參展，並同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 四、前述發明競賽報名期間自115年4月20日至6月15日止，本

大園產業園區服務中心



1155111202

屆採網路報名，展覽相關訊息、參展報名簡章電子檔及報名連結，請逕至本展專屬網站（網址：<https://www.inventaippei.com.tw/zh-tw/menu/38DB29A66A82AD3AD0636733C6861689/info.html>，或透過「台灣創新技術博覽會官網-參展廠商-2026年參展報名簡章」路徑進入），即可查詢及下載相關資料。

五、如欲進一步洽詢報名參展事宜，歡迎聯繫執行單位：中華民國對外貿易發展協會(02)2725-5200分機2672鄭小姐、分機2659洪先生，E-mail: invent@taitra.org.tw。

正本：經濟部土城產業園區服務中心、經濟部樹林產業園區服務中心、經濟部大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心、經濟部新北產業園區服務中心、經濟部新竹產業園區服務中心、經濟部中壢產業園區服務中心、經濟部桃園幼獅產業園區服務中心、經濟部平鎮產業園區服務中心、經濟部林口產業園區服務中心、經濟部大園產業園區服務中心、經濟部龜山產業園區服務中心、經濟部觀音產業園區服務中心、經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心、經濟部龍德(兼利澤)產業園區服務中心、經濟部南港軟體園區服務中心

副本：

電 2026/04/28 文
交 10:14:09 章

大園產業園區服務中心



1155111202